GROWING METHOD FOR GALLIUM NITRIDE

Patent number:

JP56160400

Publication date:

1981-12-10

Inventor:

OOKI YOSHIMASA

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

C30B19/00; C30B29/38; H01L21/208; C30B19/00;

C30B29/10; H01L21/02; (IPC1-7): C30B19/00;

C30B29/38; H01L21/208

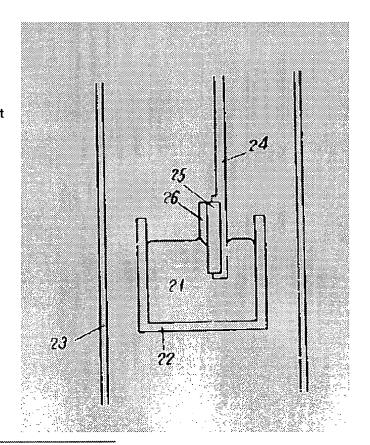
- european:

Application number: JP19800060161 19800506 Priority number(s): JP19800060161 19800506

Report a data error here

Abstract of **JP56160400**

PURPOSE:To form an epitaxially grown uniform layer on the whole surface of a substrate pulled up from a mixed melt of bismuth and gallium by reacting gallium with ammonia on the free interface of the melt. CONSTITUTION: The interior of a reaction tube 23 is filled with an atmosphere of an inert gas such as N2, and a quartz crucible 22 holding a mixed melt 21 of bismuth and gallium is set in the tube 23. A substrate 25 is then immersed in the melt 21, and after heating the whole tube 23 to a high temp., ammonia is added to the atmospheric gas. This state is kept for about 10min, and the substrate is pulled up at about 0.5mm./min rate to obtain a gallium nitride crystal having about 10mum thickness on the substrate surface.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭56—160400

5)Int. Cl.³

C 30 B 29/38

19/00 #H 01 L 21/208 識別記号

庁内整理番号 6703-4G 6703-4G

7739-5F

砂公開 昭和56年(1981)12月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

Ө窒化ガリウムの成長方法

创特

顧 昭55-60161

29出

願 昭55(1980)5月6日

⑫発 明 者 大木芳正

川崎市多摩区生田4896番地松下 技研株式会社内

加出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

月 経 種

1、発明の名称

窒化ガリウムの成長方法

2、特許請求の範囲

ビスマスとガリウムの混合液に高温でアンモニアを反応させ、基板上に望化ガリウムをエピタキシャル成長させる方法において、基板を前配混合液自由表面近傍に浸漬し、徐々に引上げながら葉化ガリウムエピタキシャル層を基板表面に成長させることを特徴とする窒化ガリウムの成長方法。

3、発明の詳細な説明

本発明は、背色発光索子用材料として有望視されている強化ガリウム(GaN)結晶の成長方法に関するものである。

GaN は、それ自体の予型単結晶インゴットは 得られていない。そのため、実用的には、サファ イアやスピネルを基板とし、その上にエピタキン ャル法によって作成した結晶を用いることが行な われている。とのとき、エピタキシャル成長の方 法としては、多くはGa/HCl/NH3を用いた気相 成長法が用いられており、一応の水準に遠しているといえる。しかしこのような気相成長法においては、HCLのような腐蝕性の強いガスを用いるため、設備が大がかりとなりかつその保守に多くの手間がかかる。また多量の反応副生成物が生じ、反応系を汚すことになり、この処理も面倒な作業である。

他方、ビスマスーガリウム溶媒を用いNH3ガス 確中で、温度勾配を利用した液相からのエピタキ シャル成長の方法も報告されている。 この方法は1 なりに示すように、ビスマスーガリウム溶媒1 を入れたるつぼ2の中にサファイアなどの一級をでは、 を関く。 このなつぼ2に1000で以上で同びにいるのでは1 を関すようにこれででででいる。 この状態ではいる。 を供給すると、溶媒1の表面でNH3が反応といる。 を供給すると、溶媒1の表面でNH3が反応といる。 の表面にCGaN結晶4がエピタキシャルは長数4m/br との方法では、結晶成長速度が最大でもめの結晶 という役ない。 3

本発明は、装置的に気相成長より扱いやすい液 相成長法において、上記欠点を改善したエピタキ シェル成長法を与えるものである。

本発明は、総被自由表面近傍での反応を積極的に利用するものであり、かつ大きい面積のエピタキシャル成長をも可能とするものである。すなわち、Bi と Gaの混合液を用い、これに基板を浸し、約1100 での温度に加熱し、雰囲気に NH3を流しながら基板を徐々に引き上げる。このようにすることにより、溶液自由界面で Gaと NH3 が反応して Ga Nが基板表面にエピタキシャル成長する。基板を徐々に引上げることにより、基板表面全体にわたって均一をエピタキシャル成長層を得ることができる。

この方法によれば、GaN 結晶は常に一定の条件のもとで成長させることができる。気相成長の場合では、GaClとNH3の混合のされ方、反応ガスの流れ方などで一枚のウェハー内でも結晶特性のばらつきが大きいのに対し、この方法によれば、均一な成長が可能となる。また装置を大形化すれ

ば連続成長をさせることも可能である。

以下本発明の一寒脆例について説明する。 < 実施例1>

第2図は本発明の一実施例を示す。タテ型抵抗
加熱炉(図は省略してある。)中に設置された反
応管23の内部にBi-G。 液21を入れた石英る
つ腔22をおいた。雰囲気ガスとして精製 N2ガ
スを用いた石英製の基板ホルダ24によって基板
25を支えてある。まず基板25 海溶液21中に
浸し、炉によって全体を1100℃に加熱した状態で
変別気ガス中に10 多相当の NH3を加えた。 この状態で約10分保持した後、基板ホルダ4を毎
分0.5 ㎜の速さで引き上げたところ、基板表面に
厚さ10μπ 程度の GaN 結晶26が均一にエピ
タキシャル成長した。

〈実施例2>

実施例1の方法において、 23図のように基板25の表面とBi-Ga被21の表面の角度を135°としたところ、エピタキシャル成長GaN 備26の厚さけ、20μm 近いものが得られた。基板表

而とBi-Ga 液表面の角度は実施例1の90°場合より大きくとった方が、原いGaN 結晶が得られ有利であり、特に135°の場合が最も良い結果が得られた。

く実施例3>

第1図において、Bi-Ga 被3を入れたるつぼ 2をカーボン製とし、外部から高周被加軟を行っ てGaNのエピタキシャル成長を行うことができた。 このときは、成長後の熱履歴を改善することがで き、結晶性のよいものが得られた。

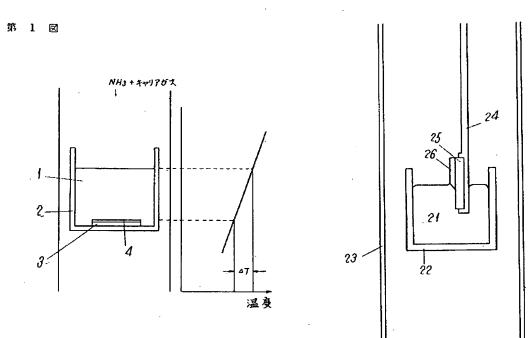
以上のように本発明は、これまで十分な成功をおさめていたかったGaNの液相成長を可能とする新規な方法を提供するもので、ピスマスーガリウム 密媒の表面でのNH3との反応でGaNを基板袋面で成長させ、かつ基板の移動をさせることにより、一定の条件でGaN成長を行なえるとともに、全面に均一をエピタキシャル成長が可能であり、また装置としては、気相成長より簡易で、しかも反応性の強い HC2 などのガスを使用したいですむなどの利点がある。

4、図面の簡単な説明

第1図は温度勾配によるGaN 液相成長方法を示す模式図、第2図および第3図は本発明の際化ガリウム成長方法を示す模式図である。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





第 3 図

